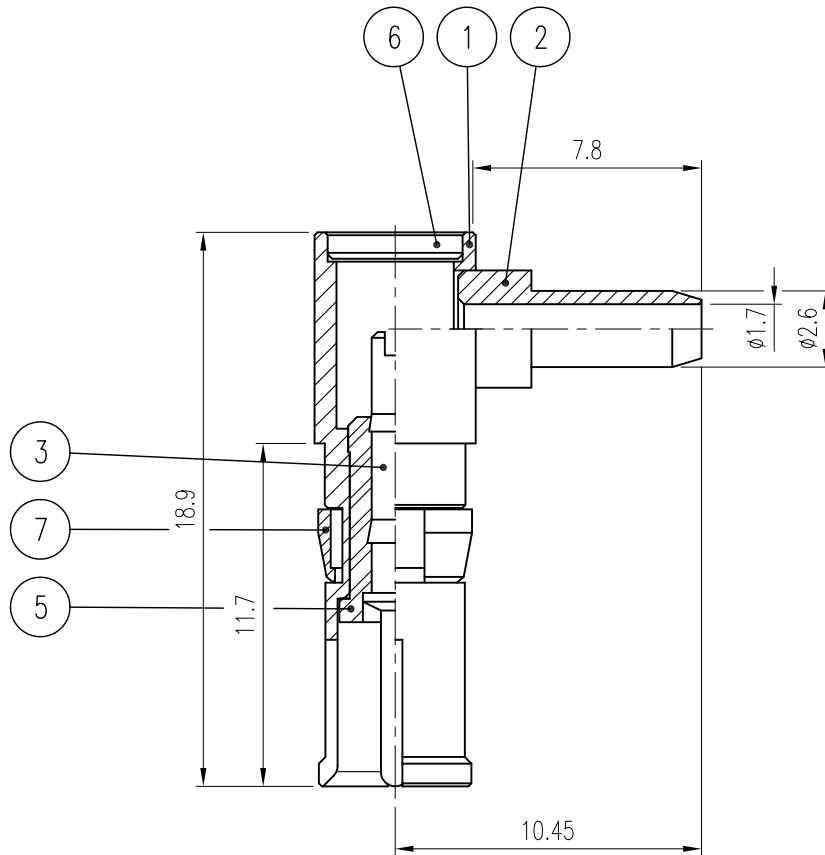


수정내역										부호	내용	수정자	승인자	년월일
ST(기초)														
ST(개선)														



7	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00031-1345/1 (RB001)
6	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00022-15/1 (LB002)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00882-N/1 (HB007)
4	FERRULE	1	MBsBD	Gold Plate	DFE00031-145/1 (F2002)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00937-145/1 (EB006)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01290-135/1 (DB004B)
1	BODY	1	BeCu	Gold Plate	DBD01167-1345/1 (DB004)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2000. 1. 31.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
	재질	검도				도명 D/SUB-LJC-316	
열처리	재도						
보호피막처리	작성부서 연 구 소				A4		도번 CN00653-7/1 K385-320-000
	적도 4/1	단위 mm	총량				